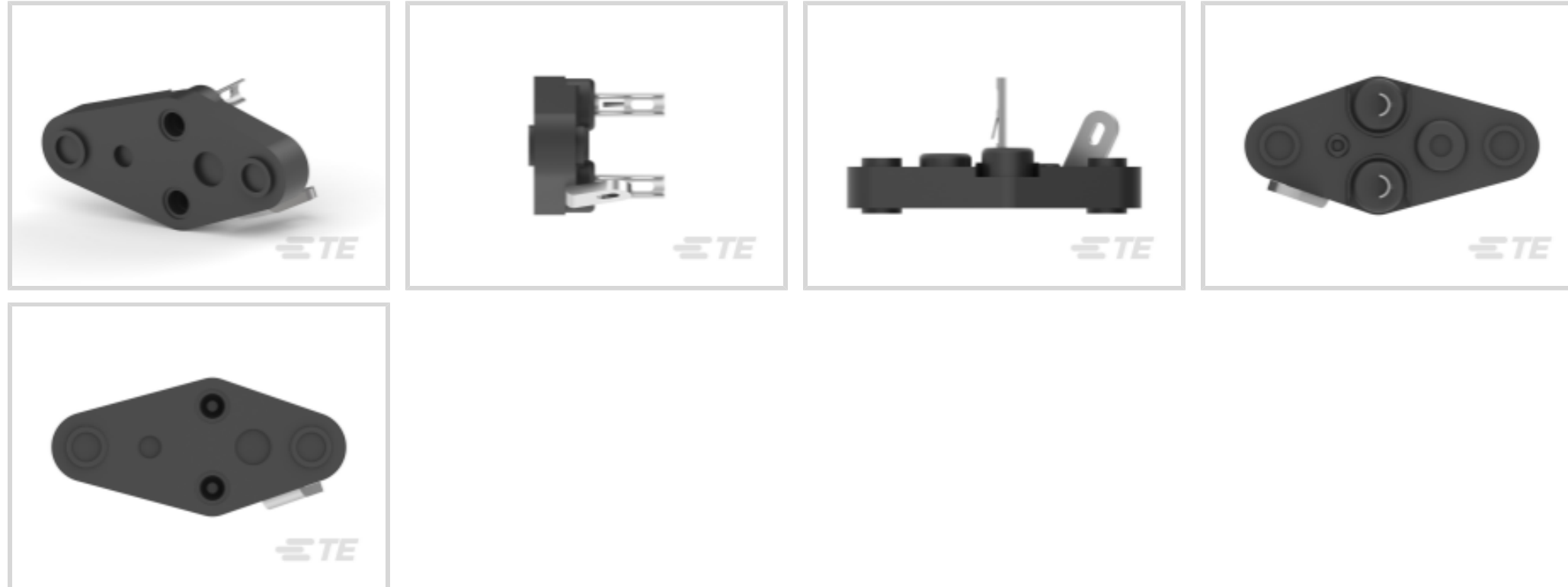




连接器 > 接口插槽 > 晶体管插座



连接器外形: 标准

引线尺寸 (已接受) : 1.02 mm [.04 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

封装外形尺寸	TO-3
端子配置	端子
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

焊片数	1
位数	3

### 主体特性

绝缘子材料	邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP)
主要产品颜色	绿色, 蓝色
连接器外形	标准
引线尺寸 (已接受)	1.02 mm [.04 in]

### 接触件特性

端子材料	铍铜合金
	.04 in
端子电镀	金
端子额定电流 (最大值)	10 A

### 端接特性

PCB 端接方法

通孔 - 焊接

### 机械附件

连接器安装类型

面板安装

### 使用环境

工作温度范围

-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

### 操作/应用

电路应用

Signal

### 行业标准

绝缘子易燃性等级

UL 94V-0

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。

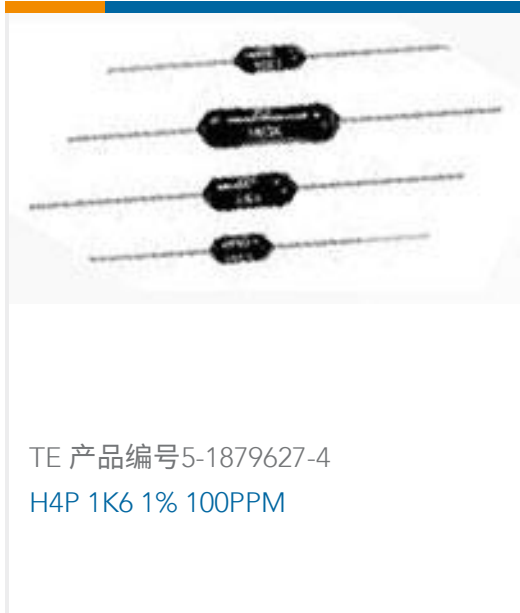
焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

8080-1G25-LF=TRANSISTOR SOCKET AS

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1437504-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1437504-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1437504-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。